



### 1/36 Riflettori puntati sui trattamenti termici

C'è una nuova manifestazione che s'inserisce nel calendario 2010 di Piacenza Expo: dal 18 al 20 novembre prossimi si svolgerà la prima edizione di TT EXPO, mostra-convegno dedicata all'intera filiera del trattamento termico e alle tecnologie collegate, che vedrà protagonista - per la prima volta in una rassegna espositiva in Italia - l'intero comparto: i fornitori di impianti, forni, macchine, materiali, tecnologie, strumentazioni di controllo e misura, software; i trattamentisti in proprio e conto terzi; i laboratori di analisi; gli specialisti della saldobrasatura e dei rivestimenti dei metalli; i fornitori di tecnologie pre e post trattamento.

La Mostra-Convegno si articola in tre momenti distinti ma interconnessi: la vera e propria area espositiva; il Forum dell'Industria; il Forum della Ricerca. Un articolato programma convegnistico affiancherà l'esposizione. Il "mondo" dei trattamenti termici verrà esaminato sotto il profilo tecnico e normativo, della ricerca e dell'innovazione ma ci sarà spazio anche per affrontare tematiche di mercato, per i meeting e i workshop aziendali, per le presentazioni di nuovi prodotti e tecnologie d'avanguardia.

### 2/36 Stampanti 3D

HP ha fatto il suo debutto ufficiale nel mercato della stampa 3D, introducendo sul mercato la sua prima soluzione di stampa HP Designjet 3D destinata al settore MCAD (mechanical computer aided design) ed educativo.

Con questa nuova soluzione, i professionisti della progettazione potranno ridurre i tempi di introduzione dei prodotti sul mercato e risparmiare nella fase di sviluppo degli stessi.

Con le stampanti HP Designjet 3D, gli utenti possono generare modelli 3D in plastica resistente in tutta facilità, direttamente nel loro ufficio,



e risparmiare assicurandosi un costo totale di gestione fra i più bassi della sua classe.

Disponibile in due modelli, la stampante HP Designjet 3D realizza particolari di alta precisione in materiale ABS HP Designjet 3D di

colore avorio, mentre la stampante HP Designjet Color 3D stampa in monocromia usando otto colori (diventando pertanto un prodotto particolarmente indicato per coloro che vogliono mettere in rilievo aree specifiche dei modelli assemblati).

Degno di nota è infine il nuovo sistema di rimozione HP Designjet 3D Removal System, innovativo nella rimozione automatizzata delle scorte eccessive in un normale ambiente di ufficio, fornendo così a produttori, progettisti di prodotto, ingegneri ed educatori, una stampa 3D più economica e di elevata qualità.

### 3/36 Contributi alle imprese lombarde per il sostegno ai processi di brevetto

Bugnion rende noto che la Regione Lombardia ha stanziato un'erogazione di contributi a favore delle piccole e medie imprese lombarde che vogliono ottenere uno o più brevetti italiani, europei o internazionali.

Sono agevolabili le spese per l'ottenimento (non il mantenimento) di brevetti per invenzioni industriali, modelli di utilità, disegni o modelli, nuove varietà vegetali, topografie di semiconduttori.

Fino al 31 dicembre 2010 è prevista la possibilità di vedersi riconosciuto un

contributo a fondo perduto pari al 50 % delle spese ammissibili sostenute a partire dal 1° gennaio 2010. Le spese ammissibili sono i costi diretti sostenuti nei confronti dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM), dell'Ufficio Brevetti Europeo (EPO) o di analoghi uffici di Stati non aderenti alla Convenzione sul Brevetto Europeo; consulenze da parte degli studi professionali o professionisti del settore; costi di traduzione; costi del personale interno (fino al 20 % del totale spese ammissibili).

Il bando ha una dotazione complessiva di 3.000.000 di Euro e il contributo viene erogato con i seguenti massimali: 2.500 Euro per brevetto italiano; 5.000 Euro per due o più brevetti italiani; 8.000 Euro per brevetto europeo e/o internazionale; 16.000 Euro per due o più brevetti europei e/o internazionali. Il contributo viene assegnato in base all'ordine cronologico dell'invio della richiesta, da presentarsi esclusivamente in via telematica. Il bando e la modulistica ufficiale sono rintracciabili all'indirizzo [www.cestec.it](http://www.cestec.it).